



PIC16LF74-I/ML

Număr parc	PIC16LF74-I/ML	Statutul RoHs	
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	4124 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 8BIT 7KB FLASH 44QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	PIC16F7x Datasheet.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Imaginea poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

Specificații de PIC16LF74-I/ML

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	2V ~ 5.5V	Pachetul dispozitivului furnizor	44-QFN (8x8)
Viteză	20MHz	Serie	PIC® 16F
Dimensiunea RAM	192 x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	7KB (4K x 14)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	44-VQFN Exposed Pad	Pachet	Tube
Tip oscilator	External	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	33	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 8x8b
Core dimensiune	8-Bit	Procesor Core	PIC
Conectivitate	I ² C, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	PIC16LF74

Vești înrudite



Easby Eyes O felie din piața IoT cu SBC -uri geniatech

2023/07/18

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Lumea încorporată: PC -uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Spectacolul bateriei: Bel se micșorează 4kw Accesorii pentru vehicule DC-Sony își propune o cameră foto la drone și roboți pentru utilizatorii DC Converter în a doua generație

2023/09/7

2023/09/6

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus Camerele de inspecție măsoară până la 800 nm în producție

2023/09/13

2023/08/11

Conținut sponsorizat: viitorul securității auto prin proiectare

2023/04/19

Accellera stabilește data discuțiilor de simulare cu mai multe domenii

2023/08/22

TDK adaugă opțiunea de scufundare a puterii la PSU-uri DC multi-kW

2023/09/15

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20